

Attorney's Ref. No.:**Declaration and Power of Attorney For Patent Application**

特許出願宣言書及び委任状

**Japanese Language Declaration**

日本語宣言書

私は、以下に記名された発明者として、ここに下記の通り宣言する：

私の住所、郵便の宛先そして国籍は、私の氏名の後に記載された通りである。

下記の名称の発明について特許請求範囲に記載され、且つ特許が求められている発明主題に関して、私が最初、最先且つ唯一の発明者である（唯一の氏名が記載されている場合）か、或いは最初、最先且つ共同発明者である（複数の氏名が記載されている場合）と信じている。

As a below named inventor, I hereby declare that.

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

**SUBSTRATE CARRYING DEVICE AND  
SUBSTRATE CARRYING METHOD**

上記発明の明細書はここに添付されているが、下記の欄がチェックされている場合は、この限りでない：

の日に出願され、  
 この出願の米国出願番号または PCT 出願番号は、  
 であり、且つ、  
 の日に訂正された出願（該当する場合）

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked.

was filed on June 1, 2001  
 as United States Application Number or  
 PCT International Application Number  
PCT/JP01/04668 and was amended on  
 (if applicable).

私は、上記の補正書によって補正された、特許請求範囲を含む上記明細書を検討し、且つ内容を理解していることをここに表明する。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第 37 編規則 1, 5.6 に定義されている、特許性について重要な情報を開示する義務があることを認める。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56

**Japanese Language Declaration**

(日本語宣言書)

私は、ここに、以下に記載した外国での特許出願または発明者証の出願、或いは米国以外の少なくとも一国を指定している米国法典第35編第365条(a)によるPCT国際出願について、同第119条(a)-(d)項又は第365条(b)項に基づいて優先権を主張することとも、優先権を主張する本出願の出願日よりも前の出願日を有する外国での特許出願または発明者証の出願、或いはPCT国際出願については、いかなる出願も、下記の枠内をチェックすることにより示した。

**Prior Foreign Application(s)**

外国での先行出願

|                  |                   |                                   |                          |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2000-196586      | Japan             | 29/June/2000                      | <input type="checkbox"/> |
| (Number)<br>(番号) | (Country)<br>(国名) | (Day/Month/Year Filed)<br>(出願年月日) |                          |
| Japan            |                   |                                   | <input type="checkbox"/> |
| (Number)<br>(番号) | (Country)<br>(国名) | (Day/Month/Year Filed)<br>(出願年月日) |                          |

私は、ここに、下記のいかなる米国仮特許出願についても、その米国法典第35編第119条(e)項の利益を主張する。

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| (Application No.)<br>(出願番号) | (Filing Date)<br>(出願日) |
|-----------------------------|------------------------|

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119 (e) of any United States provisional application(s) listed below.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| (Application No.)<br>(出願番号) | (Filing Date)<br>(出願日) |
|-----------------------------|------------------------|

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365 (c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| (Application No.)<br>(出願番号) | (Filing Date)<br>(出願日) |
| (Application No.)<br>(出願番号) | (Filing Date)<br>(出願日) |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| (Status, Patented, Pending, Abandoned)<br>(現況:特許可済、係属中、放棄済) |
|-------------------------------------------------------------|

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| (Status, Patented, Pending, Abandoned)<br>(現況:特許可済、係属中、放棄済) |
|-------------------------------------------------------------|

私は、ここに表明された私自身の知識に係わる陳述が真実であり、且つ情報と信することに基づく陳述が、真実であると信じられるることを宣言し、さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国法典第10章第1001条に基づき、罰金または拘禁、若しくはその両方により処罰され、またそのような故意による虚偽の陳述は、本出願またはそれに対して発行されるいかなる特許も、その有効性に問題が生じることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに宣言する。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true, and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

